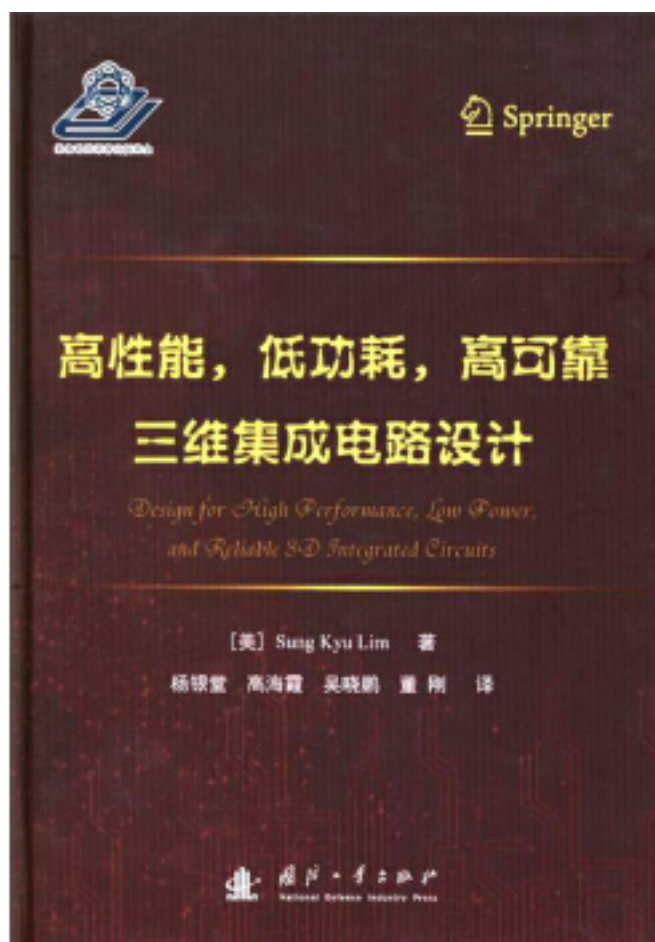


高性能，低功耗，高可靠三维集成电路设计 9787118113464



[高性能，低功耗，高可靠三维集成电路设计 9787118113464_下载链接1](#)

著者:[美] 林圣圭，杨银堂，高海霞，吴晓鹏，董刚 著

[高性能，低功耗，高可靠三维集成电路设计 9787118113464_下载链接1](#)

标签

评论

[高性能，低功耗，高可靠三维集成电路设计 9787118113464_下载链接1](#)

书评

[高性能，低功耗，高可靠三维集成电路设计 9787118113464_下载链接1](#)